

## 上海仰邦科技股份有限公司 关于向银行申请贷款暨资产抵押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

根据公司 2024 年度资金需求，为满足公司生产经营及业务发展需要，上海仰邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“仰邦科技”）拟向中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行申请人民币贷款总额不超过人民币 1,000 万元授信融资事宜，以位于上海市徐汇区钦州北路的厂房为上述授信融资提供最高额抵押担保，实际控制人高庆伟先生为上述授信融资提供全额连带责任保证担保，具体事项以公司最后签订的合同为准。

### 二、议案审议情况

上述事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。以上议案涉及关联关系，公司接受关联方担保，关联方未收取费用，公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露，无需回避表决。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

### 三、公司申请银行授信的必要性和对公司的影响

公司本次申请银行授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

#### 四、备查文件目录

《上海仰邦科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海仰邦科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日